11. W(292-02

Patent number:

JP61190521

Publication date:

1986-08-25

Inventor:

OTSUKA MASAHIKO: others: 02

Applicant:

ASAHI CHEM IND CO LTD

Classification:

- international:

C08G59/40

- european:

Application number:

JP19850029971 19850218

Priority number(s):

Abstract of JP61190521

PURPOSE:To provide a one-pack type epoxy resin composition having excellent storage stability at normal temperature, curable in a short time by heating, and suitable as an adhesive, paint, electrically insulating material, etc., by surface-treating a powdery hardening agent to raise the melting point, and compounding the hardening agent to an epoxy resin.

CONSTITUTION: The objective composition is composed of (A) an epoxy resin and (B) an epoxy resin hardener obtained by treating the surface of a powdery epoxy resin hardener having a melting point of 50-150 deg.C (e.g. m- phenylenediamine) with a surface-treating agent (e.g. formic acid) to raise the melting point of the agent by 5-50 deg.C. The amount of the hardener B is preferably 0.1-50pts.wt. per 100pts.wt. of the resin A.

Data supplied from the esp@cenet database - Patent Abstracts of Japan

卵日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 190521

@Int_Cl_4 C 08 G 59/40 識別記号

庁内整理番号 6946-4J

43公開 昭和61年(1986)8月25日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全10頁)

図発明の名称

エポキシ樹脂組成物

②特 願 昭60-29971

❷出 昭60(1985) 2月18日

砂発 明 大 塚 雅 奁 秀

夫

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

79発明 者 村 石 英 眀 村 ⑫発

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内 富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

①出 頭 旭化成工業株式会社 人

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

30代理 弁理士 星 野

発明の名称

エポキシ樹脂組成物

特許請求の範囲

(1)。エポキシ樹脂と

(2). 融点が 50~/50℃の 粉末状エポキシ樹脂用硬 化剤に表面処理剤を加えて表面処理することに よつて、表面処理後の融点が表面処理前の融点 に比べて 5~50で高いエポキシ樹脂用硬化剤 とからなるエポキシ樹脂組成物。

3. 発明の詳細を説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は1成分型ェポキシ樹脂組成物に関する ものである。さらに難しく言えば、常風での貯蔵 安定性がすぐれ、かつ加熱硬化条件において短時 間で硬化してすぐれた硬化性能を与える!成分型 エポキシ樹脂組成物に関するものである。

〔従来の技術〕

エポキシ樹脂はその硬化物のすぐれた物性から 接着剤、塗料、積層、注型等の多方面に用いられ

みを混合する、いわゆるは成分型のものである。 2 成分型エポキシ樹脂組成物は宝皿で硬化しりる 反面、エポキシ樹脂と硬化剤を別に保管し、必要 に応じて両者を計量・温合した後使用せねばなら ないために、保管や取扱いが煩雑である。その上、 可使時間が限られているため大量に混合しておく ことができず、大量に使用する時は配合頻度が多 くまり、能事の低下を免れないという欠点がある。 とれらは成分型エポキシ樹脂組成物の欠点を解 決ける目的で、とれまでにいくつかの!成分型ェ ポキシ樹脂組成物が提案されている。例えば、 BFa・アミン鎖体、アミン塩、ケチミン化合物、ジ シアンジアミド等の潜在性硬化剤をエポキシ樹脂 に配合したものがあるが、貯蔵安定性のすぐれて いるものは硬化に高温を必要とし、また比較的低 **進て硬化できるものは貯蔵安定性が劣るという欠** 点があり、実用上消足されるものではない。その

ほか、エポキシ樹脂とアミン系硬化剤を混合し、

ている。現在一般に用いられているエポキシ樹脂 組成物は、使用時にエポキシ樹脂と硬化剤の2点



直ちに冷凍して反応の進行を停止させたもの、 フジスで化剤をマイクロカブセル化してエポキシ樹脂中に分散させたもの、 モレキュラーシーブに 後 化剤を吸着させて硬化剤とエポキシ樹脂との接 を抑制したもの等がある。冷凍型式のものは 製造・保管のコストが著しく高い。マイクロカブセルの安定性が不十分であり、製造コストも高く実用化に至って不安定であり、 特殊な分野で使用されているにすぎない。 (発明が解決しよりとする問題点)

とのように、従来提案されている/成分型エポキン樹脂組成物はいずれる貯蔵安定性をよび硬化性に実用上の問題点を有してかり、両性能のパランスのとれた/成分型エポキン樹脂組成物の出現が大いに要望されていた。

本発明者らは、このようを従来の/成分型エポキン樹脂組成物の持つ欠点を克服し、しかも/成分型としての利点を十分に生かすことができるエポキン樹脂組成物を開発すべく鋭意研究を重ね、

本発明に使用される第2成分の融点が50~150 この粉末状ェポキシ樹脂用硬化剤(以下製面処理 前硬化剤と略)は、50~150℃の融点の硬化剤を 粉砕することにより得られる。製面処理前硬化剤 の融点が 50 ℃以下の場合、粉末状の表面処理前 硬化剤が貯蔵時に凝集し易く、取扱いが困難とな 本発明をなすに至つたものである。 【問題点を解決するための手段】

すなわち本発明は、(1) エポキシ樹脂と(2) 融点が 30~/30℃の粉末状エポキシ樹脂用硬化剤に要面 処理剤を加えて要面処理することによつて、要面 処理後の融点が表面処理前の融点に比べて 3~30 で高いエポキシ樹脂用硬化剤とからなるエポキシ 樹脂組成物に関するものである。

以下に本発明にかかわるエポキシ樹脂組成物についてさらに詳細に説明する。

本発明に使用される第1成分のエボキシ樹脂は、 平均して1分子当り2個以上の。例えばそれます るのであればちにから、例えばピステール、のカコール、リンやの多のアメノール、またはグリッセリンやのようなを価でいるがある。 がリエチレンと「リンを反応させて得らいないと」というのようなである。 では、カーオキシナフトエ酸のようなにさせて得らいないない。 ルボン酸とエピクロルと「リンを反応させて得らいない。 ルボン酸とエピクロルと「リンを反応させて得ら

る。 /50℃ 以上では目的とする短時間硬化が劣る。 硬化の容易性、貯蔵安定性の特にすぐれたものを 得るためにさらに好ましい融点は、 60~/20℃で ある。 なか、 本発明でいう融点とは、 その物質の 部けはじめの温度を示す。 測定法は JISK 0064 「化学製品の融点測定法」である。

融点が 50~150℃の硬化剤として、例えば、単体では、メタフェニレンジアミン、パラフェニレンジ 7 ミン、パラフェニトンタン等の芳香族で、シートラールで、あるいは無水フタル酸、無水 3 mm で、かかトラーイドロフタル酸、無水ジメチルコール、サトラーイドロフタル酸、無水ジメチルコール、タットラール、ダール、シール、シール、ジール、ダールはダンール(ジンール、ジール、ダール、ジール、ジールのイミダンール(1 を 5 mm で 1 mm で 1

また、そのほかの例として、次に挙げるェポキン樹脂用硬化剤(W)、 (W) と反応する化合物 (B) との組合わせにより得られる融点 so~/soでの反応生成

物でも、表面処理前硬化剤として使用できる。

Wはエチレンジアミン、 ジェチレントリアミン、 トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタ ミン、ジエチルアミノブロピルアミン等の脂肪族 アミン化合物、あるいはメタフェニレンジアミン、 ジアミノジフエニルメタン、ジアミノジフエニル スルホン、ピスTミノメチルジフエニルメタン特 の芳香族アミン化合物、あるいは無水フォル酸、 無水トリメリット酸、無水ビロメリット酸、無水 ヘキサヒドロフタル酸、無水テトラヒドロフタル 酸、無水コハク酸、無水ジメチルコハク酸等のカ ルポン酸無水物化合物、あるいはアジピン酸ヒド ラジド、コハク豊ヒドラジド、セバシン酸ヒドラ ジド、テレフタル酸ヒドラジド集のヒドラジド化 合物、あるいはジシアンジアミド、あるいは2-メチルイミダゾール、ユーエチルイミダゾール、 2 - イソプロピルイミダゾール、2 - ドデシルイ ミダゾール、ユーウンデシルイミダゾール、ユー フエニルイミダゾール、2-エチル-4-メチル イミダゾール等のイミダゾール化合物、あるいは

以上有するものがよい。アミノ蓋后性水素を1個 以上有するものとして、例えば、前述の融点が 50~150℃である芳香族アミン化合物、あるいは エチレンジアミンのエポキシ樹脂付加物、ジエチ レントリアミンのエポキシ樹脂付加物、トリエチ レンテトラミンのエポキシ樹脂付加物、テトラエ チレンペンタミンのエポキシ樹脂付加物、ベキサ メチレンジアミンのエポキシ樹脂付加物、ジェチ ルアミノブロビルアミンのエポキシ樹脂付加物等 の脂肪族アミンとエポキシ樹脂の付加物、あるい は脂肪族アミンとジカルポン酸の縮合物等、ある いは脂肪族アミンのトリレンジイソシアネート付 加物、脂肪族アミンのヘキサメチレンジイソシア オート付加物等のポリ尿素、あるいはコハク酸ヒ ドラジド、アジビン酸ヒドラジド、ジシアンジェ ミド等の変性体が挙げられる。3級アミノ茜をノ 個以上有するものとして、例えば、前述の融点が 30~130℃であるイミダゾール化合物、あるいは イミダゾール化合物とエポキシ樹脂の付加物、イ ミグゾール化合物のカルポン酸塩のエポキシ樹脂 イミダゾール化 一面のカルボン酸塩等が挙げられる。

四は、コハク酸、アンピン酸、セパシン酸、フタル酸、テレフタル酸、ダイマー酸等のカルボン酸化合物、あるいはエタンスルホン酸化合物、あるいはトリレンジイソンアネート、 4,44・ジフェニルメタンジイソンアネート、 ヘキャメチレンジィソンアネート等のイソンアネート化合物、 あるいは アネート等のイソンア オート化合物、 フェノール樹脂、エポキン樹脂等が 挙げられる。

WとBとの反応は従来公知の一般的合成方法で行なうことができ、融点のコントロールも(A)とB)の反応量をコントロールすることにより行なわれる。

表面処理前硬化剤として融点が 50~/50℃であるなら、適宜上述の硬化剤から選択を行えたばよいが、好ましくは表面処理前硬化剤の / 分子中にアミノ基活性水素を 2 個以上有するか、または表面処理前硬化剤の / 分子中に 3 級アミノ基を / 個

ルイミダゾール、ユーエチル ゾール、ユーイソプロピルイミダゾール、ユーウ ンデシルイミダゾール、ユーフェニルイミダゾー ル等とそのカルポン酸塩が挙げられる。カルポン 勝としては、酢酸、乳酸、サリチル酸、安良呑酸。 アジピン酸、フォル酸、クエン酸、貧石酸、マレ イン酸、トリメリット酸等が挙げられる。また、 使用されるエポキシ化合物としては、プチルグリ シジルエーテル、ヘキシルグリンジルエーテル、 フェニルグリンジルエーテル、p-キシリルグリ シジルエーテル、グリシジルアセテート、グリシ シルプチレート、グリングルベキソエート、グリ シジルペンゾエート等のモノエポキシ化合物、あ るいは本発明の第一成分で挙げたエポキシ樹脂が ある。すぐれた硬化性、貯蔵安定性を得るために はイミダソール化合物としてユーメチルイミダソ ール、あるいはユーエテル・ドーメチルイミダゾ ールから退は今れた一つもしくはその混合物が好 ましく、また、エポキシ化合物としてはピスフェ ノールAとエピクロルヒドリンを反応して得られ

の容易性等から、好せしくは球状でないものがよい。球状ではない形状を得るためには、 機械的粉砕を行なえばよい。 例えば、 ハンマーミル粉砕機、 ジェット粉砕機、 ボールミル粉砕機等を使用すればよい。

るエポキシ樹脂がある好ましい。

このイミダゾール化合物とエポキン化合物の付加物の反応は従来公知の一般的方法で行なうことができる。 融点のコントロールも、イミダゾール化合物とエポキン化合物の反応量をコントロール
することにより行なわれる。

本発明に使用される粉末状エポキシ樹脂用硬化 剤の粒度は特別に創限するものではないが、粒度 が大きすぎる場合硬化性を廻らせたり、硬化物の 物性を損なりことがある。好ましくは、平均粒径 よ0 μ 以下であり、これより平均粒径が大きくなる と硬化物の物性にかいて、耐薬品性、機械的強度 の低下を招く。最適には、よ μ 以下である。

本発明でいう粒度とは、日本粉体工業技術協会 個「農集工学」(昭和より年発刊)の表ー 4.4 中 に示される遠心な降法またはな降法で測定される ストークス径を指すものとする。また、平均粒径 は、モード径を指すものとする。

本発明に使用される粉末状エポキシ樹脂用硬化剤の形状は特別に制限するものではないが、硬化

が挙げられる。好ましくは、1分子中イソシアネート基を1個以上有する化合物である。特に好ましくはトリレンジイソシアネート、あるいは 4,4°・ジフエニルメタンジイソシアネートから選ばれた一つもしくはその混合物であり、貯蔵安定性、硬化性が非常にすぐれたものが得られる。

本発明にかいて、表面処理前硬化剤に表面処理
剤を加えて表面処理する方法としては、例えば、表面処理前硬化剤を溶解することのない溶剤に分散させ、表面処理剤を抵加する方法、あるいは表面処理前硬化剤を気流中で流動状態にしてかき、表面処理剤を噴霧する方法等がある。

本発明にかいて、表面処理後硬化剤の融点が表面処理が使化剤の融点による~500係からの の処理が硬化を定性かよび硬化性の関係から非常 とは、貯蔵安定性かよび硬化性の関係が表面 に重要なことである。 すなわち、表面処理後硬化 別の融点が表面処理的硬化剤の融点に比べて 以下の場合、硬化性の面では表面処理的とする になった。 以下の場合、ののでは表面の があまりかられないが、 目的とする になった。 はあまりかられないが、 目的とする になった。 なった。 はるまりかられないが、 になるがかられず更な 使用には耐えられない。 表面処理前後の融点差が す 0 で以上の場合、 表面処理後硬化剤の貯蔵安定 性は非常に良好なものとなるが、 砂化性において 表面処理前硬化剤と比べ若しく劣つてしまう。 こ の融点の差は、 表面処理前硬化剤および表面処理 剤の種類あるいはその添加量によりコントロール できる。硬化性、 貯蔵安定性から特に好ましい融 点差は 10~40で である。

本発明にかいて、表面処理剤によつて形成される膜の厚みは、硬化性、貯蔵安定性の面から決定するものであるが、好ましくは /00~/0000Å がよい。 /0000Å 以下では貯放安定性が改良されず、/0000Å 以上では硬化性にかいて要面処理前硬化剤と比べ著しく劣つてしまう。 とこで言う膜の厚みは、要面処理後硬化剤をスライスした後、透過型電子類微能により観察される。硬化性、貯蔵安定性から特に好ましい膜の厚みは、200~/000Åである。

本発明のエポキシ樹脂組成物は、第1成分のエポキシ樹脂に第2成分の表面処理後硬化剤を単に

本発明のエポキシ樹脂組成物には、所望によつて有機溶剤、反応性希釈剤、非反応性希釈剤、変性エポキシ樹脂等を添加できる。有機溶剤としては、例えば、トルエン、キシレン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、酢酸エチル、酢酸ブチル等が挙げられる。反応性希釈剤としては、例えば、ブチルグリシジルエーテル、N.N'ージグリンジル・ゥートルイジン、フェニルグリシ

均一に混合するととにより得られる。 混合量は、硬化性、硬化物性の面から決定されるも配に対するの対 100重量部に対する。 すな 数面処理後硬化列 0.1~30重量部である。 すな であると十分な硬化性能を得るためには非常に時間を必要とし実用的でなる。 また、 30重量部を超える場合エポキシ樹脂とこれた、 30重量部を超える場合エポキシ樹脂とこれた、 30重量部を超える場合エポキシ樹脂とこれを 30単位のコントロールが困難になる等取扱いが煩雑となる。

本発明のエポキシ樹脂組成物には、所望によつて他種硬化剤を併用することができる。例えば、ジシアンジアミド、無水フタル酸、無水トリメリット酸、無水テトラヒドロフタル酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、アジビン酸ヒドラジド、インフタル酸ヒドラジド、グフェニルスルホン、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂等が挙げられる。

本発明のエポキシ樹脂組成物には、所望によっ

ジルエーテル、スチレンオキサイド、エチレングリコール ジグリンジルエーテル、ブロビレングリコール ジグリンジルエーテル 、ハ6 - ヘキサンジオール ジグリンジルエーテル 等が挙げられる。非反応性希釈剤としては、例えば、ジオクチルフジベート、 石油 采溶剤等が挙げられる。変性エポキン樹脂、ゴム変性エポキン樹脂、アルキド変性エポキン樹脂等が挙げられる。

[発明の効果]

このようにして得られた本発明のエポキシ樹脂組成物は、常温での貯蔵安定性にすぐれ、かつ従来の/成分型エポキシ樹脂組成物に比べその硬化性が非常に改良され、良好な性能を有する硬化物を与えるものである。

本発明のエボキシ樹脂組成物は、 すぐれた硬化物性を与えるため、 広い 分野に利用できる。 例えば、 接着剤関係において自動車分野では ヘッドライト、ガンリンタンクの接着、 ボンネットなどの

へミングフランジ部の接着、ボデーシよびルーフ部の領板の姓合わせ、あるいは電気分野ではスピーカーマグネットの接着、モーターコイルの音楽を対象を定器の接着、あるいは電子分野ではが、イボンディング用接着刑等が挙げられる。強料用、あるいは特殊な分野とにかいては、粉体歯科用、あるいは特殊な分野としてソルダーレジストインキ、導電性歯科等が挙げられる。また、電気絶縁材料、積層構造体等にも利用できる。

以下例を挙げて本発明を説明するが、これらの例によつて本発明の範囲を制限されるものではない。例中の「部」は重量部を示す。

実施例 /

ューメチルイミダゾールと A E R 3 3 0 (旭 化 成 工 葉 瞬 製 、 ビスフェノール A 型 エポキシ樹脂 、エポキシ当量 18 5) との付 加 物 (反応モル比 2 ° 1 ′) を 約 2 0 メッシュ 程度 に 粗 粉 砕 した 後 微 粉 砕 し、 平均 粒 径 « μ の 表 面 処 理前 硬 化 剤 を 得 た。 (微 粉 砕 は ジェット 粉 砕 機 を 使 用 した。 以 後 断 わら な い

第 / 図からわかるように、融点差が 5~50 C で ある時、硬化性、貯蔵安定性ともにすぐれたエポ サン樹脂組成物を与える。

組成物を作成したエポキン樹脂を AER 331 C (旭化成工業蝌製・ビスフェノール A 型エポキン 樹脂・エポキシ当量 191、加水分解性塩素 4000 PP)に替え、貯蔵安定性、硬化性を測定した。その結果を表ー1に示す。

表 - /

| | AER 33/C * | AER33/L * |
|--------------|------------|---------------------|
| ** 硬 化 性 | 1200/69 | 120C/2 9 |
| *** 貯蔵安定性 | \$0°C/3B | 30℃//华日以上 |

- * 配合はエポキシ樹脂!00部に対して、4,4-ジフエニ ルメタンジイソシアネートを3部添加した表面処理後便 化剤8部である。
- ** 硬化性はゲルタイムを御定。ゲルタイムは各個度の鉄板 上に組成物のよりをのせ、糸ひきがなくなるまでの時間 を示す。
- *** 貯蔵安定性は各温度において組成物の粘度上昇が2倍以下の期間を示す。

限り微粉砕はジェット粉砕機を使用した。)との ものの触点は 75℃ である。

との表面処理的硬化剤 100部をキシレンに分散させ、 40 ℃加熱提择下に 4,41-ジフェニルメタンジイソシアネートを 1~10部添加し、 要面処理後硬化剤を AER 331 L 100部(組化成工業 辨製, ピスフェノールA型エポキシ樹脂, エポキシ当量 190,加水分解性塩素 300厘;以後断わらない限り組成物の作成は 2 の樹脂を使用)に対して、 8 部分散させ組成物を得た。

この表面処理後硬化剤の融点、組成物の硬化性、 貯蔵安定性と 4,4*・ジフェニルメタンジイソシア ネートとの添加量の結果を第1図に示す。

硬化性はせん断接着強度を測定した。硬化条件 / 40℃/30分、被着体は鉄一鉄である。

貯蔵安定性は、 50℃/7日放置後の組成物の粘度倍数を示した。

この表ー/の結果から、エポキシ樹脂の加水分解性塩素が硬化性、貯蔵安定性に大きく影響を及ぼすことがわかる。

また、粉砕工程においてジェット粉砕機を用いず、表面処理前硬化剤を一旦溶剤に溶解した後、咳痹乾燥し微粉末品にしたものを使用。 このものの平均粒径は 3.8 μ で、顕微鏡観察によりほぼ完全に球形であることを確認した。

この 噴霧乾燥品を 同様に 4,41 - ジフェニルメタンジイン シアネートを 3 部 添加 し表面 処理後硬 化 剤を 得た。 表ー 2 に ジェット 粉 砕品、 噴霧乾燥品の 数面 処理 後硬 化 剤の 硬 化 性、 貯蔵 安 定性を 示す。

表 ー・2

| | 喷霧乾燥品* | ジェット粉砕品 * |
|-----------|-----------|-----------|
| 硬化性ゲルタイム) | 1200/54 | 1200/29 |
| 貯菓安定性 | 50℃//4日以上 | 50℃//4日以上 |

* 配合は、各々の表面処理技硬化剤 8 部を AER 33/Lを /00 部に分散させたものである。

との 製ー 2 の 結果から、 粉末状の形状が硬化性

に影響を及ぼしているとといわれる。

4,41・ジフエニルメタンジイソシアホートの旅加量を変化させた時の形成した膜の厚みを、透過型電子顕微鏡により観察した。その結果を表ー3に示す。

数 -- 3

| 添加部数 | 膜の厚み (丸) |
|------|------------|
| / | 80~100 |
| 3 | 300 ~ 300 |
| 8 | 800 ~ 1200 |

この表ー3の結果から、膜の厚みが硬化性、 貯蔵安定性に大きく影響を及ぼしていることがわかる。

突施例 2

2-エチル・4-メチルイミダゾールと AER 661 (旭化成工業)製。ビスフェノールA型ェポキン樹間。エポキシ当量 470)との付加物(反応モル比2:1) を約20メッシュ程度に租粉砕した装微粉砕し、平均粒径 3.0μ の表面処理前硬化

昇が 2 倍以下の期間を示す)

実施 例 3

2 - ウンデシルイミダゾールと AER 330(旭化成工業機製,ビスフェノールA型エポキシ樹脂,エポキシ当量 185)との付加物(反応モル比 2:1)を約20メッシュ程度に粗粉砕した後微粉砕し、平均粒径 2.6 µ の表面処理前硬化剤を得た。このものの融点は90でである。

この表面処理前硬化剤 / 00部をトルエン / 50部 に分散させ、 40 で加熱 機拌下にフェニル クリンシルエーテル 50 部を添加した。 / 時間 そのまま 続け、 その後 戸過し、 被圧乾燥して 表面処理された硬化剤を得た。 このものの融点は //3でである。

この硬化剤をAER33//00部に対して、6部分散させ組成物を得た。との組成物を用いて、硬化性、貯蔵安定性を測定した。

硬 化 性(グルタイム)

1000

10分

120C

3 }}

剤を得た。このものの敵点は100℃である。

との表面処理前硬化剤 100部をキシレン 200部 に分散させ、 5 0 で加熱提择下にコハク酸塩化物 4 部を添加した。 2 時間 そのまま続け、 その後系 を滅圧しキシレンを除去し、 表面処理後硬化剤と した。 このものの酸点は 125で である。

この硬化剤を AER 33/(旭化成工業機製, ビスフェノール A 型エボキン樹脂, エボキシ当量 /89)/00部に対して / 0 部分散させて組成物を得た。この組成物を用いて、硬化性、貯蔵安定性を測定した。

硬 化 性(ゲルタイム)

1000

/ 2.4

1200

4 A

(グルタイムとは各温度の鉄板上に組成物を O. s りのせ、糸ひきがなくなるまでの時間を示す) 貯蔵安定性

225

6 5 A

50 C

/ 4 日

(貯蔵安定性とは各風度において組成物の粘度上

貯蔵安定性

2 3 C

6 カ月

50 C

/ 4 日

実施例 4

2-フェニルイミダゾールと DEN 431 (ダウケミカル社製・フェノールノボラック型エボキシ樹間・エボキシ当量 175) との付加物(反応モル比2:1)を約20メッシュ程度に租分砕した後微粉砕し、平均粒径 25μ の 表面処理 前硬化剤を得た。このものの融点は 105℃ である。

この硬化剤 100部をヘキサン 250部に分散させ、60 で加熱撹拌下にキシリレンジイソシアネートを3部添加した。 / 時間そのまま焼け、その後戸退し、波圧乾燥して袋面処理された硬化剤を得た。このものの融点は 1200 である。

この硬化剤を A E R 3 3 1 / 0 0 部 に対して、 / 0 部分散させて組成物を得た。 この組成物を用いて、硬化性、貯蔵安定性を測定した。

硬 化 性(ゲルタイム)

1000

6 分

/20℃ 2分

貯蔵安定性

2 5 C

3 カ月

50 C

7 日

実施例 5

トリエチレンテトラミンと AER 66/との付加物 (反応モル比2: 1)を約20メツシュ程度に租 粉砕した後微粉砕し、平均粒径 3.5 m の表面処理 前硬化剤を得た。 このものの融点は 8 s でである。 この微粉末硬化剤 100部をヘキサン 200部に分 飲させ、2 s でで微拌下に 4.4 m - ジフェニルメタ ンジイソシアネートを 3.5 部 添加した。 3 時間そ のまま続け、その後沪退し、 波圧乾燥して表面処 湿された硬化剤を得た。このものの触点は 103 で である。

との硬化剤をAER33/ 100部に対して、25部分散させて組成物を得た。との組成物を用いて硬化性、貯蔵安定性を測定した。

硬 化 性(ゲルタイム)

1000

/ 2分

比較何3

実施例 4 で使用したキシリレンジィッシアネートの添加量を 8 部にした時、表面処理後硬化剤の融点は 140℃ であつた。

との硬化剤を A E R 3 3 1 100 部に対して、 10 部分散させて組成物を 得た。 この組成物の貯蔵安で性は実施例 4 と同じレベルであつたが、 その硬化性はゲルタイムで 100℃/20分 と著しく劣つていた。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は、実施例1 における、表面処理後硬化 剤の融点、組成物の硬化性、貯蔵安定性と 4,44-ジフェニルメタンジインシアネートの最加量との 関係を示すグラフである。

> 特許 出额人 旭化成工 莱ຸ 株式 会社 代理人 弁理士 星 野 透

/ 20 C

6 43

貯蔵安定性

2 3 C

6 カ月

50 C

/ 4 日

比較例/

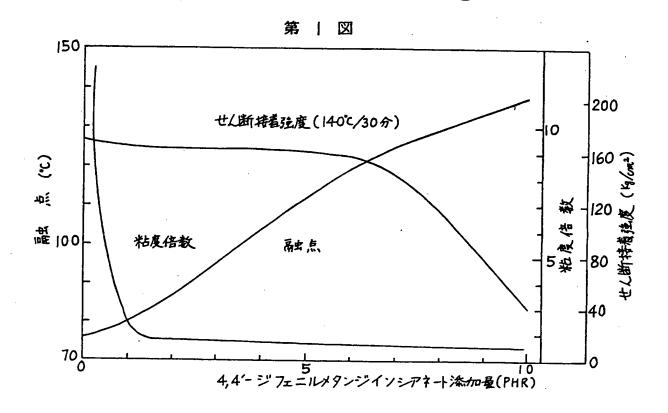
実施例 3 で使用したコヘク 限塩化物の添加量を / 部にした時、その姿面処理後硬化剤の融点は / 03 でであつた。

との硬化剤を.A.E.R. 331 / 100 部に対して、 1 0 部分散させて組成物を得た。この組成物の貯蔵安定性を測定したところ、 5 0 ででは 3 時間で硬化してしまい、実施例 1 に比べ著しく劣つていた。

比較例 2

実施例 4 で使用したキシリレンジイソシアネートの添加量を 0.8 部 にした時、その表面処理後硬化剤の融点は 108℃ であつた。

この硬化剤を A E R 33/ 100 部に対して、 1 0 部分散させて組成物を得た。 この組成物の貯蔵安定性を測定したところ、 5 0 ででは 2 時間で硬化してしまい、実施例 3 に比べ著しく労つていた。



手統補正書 (自発)

昭和60年4月2日

特許庁長官 忠 賀 学 殿 1. 事件の表示

昭和 60 年 等 奔 無 数 2 9 9 7 1 号

- 2. 発明の名称 エポキシ樹脂組成物
- 3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

4. 代 理 人

供 所 東京都新宿区四谷3丁目7番地かつ新ビル5B郵便番号160 電話03-359-8530

(7534) 弁理士 星 野

5. 補正命令の日付 なし

6. 補正により増加する発明の数 な

7. 補正の対象

明細書の「発明の詳細を説明」の相

60.4.3

8. 補正の内容 (別紙のとかり)

補正の内容

明細書の記載を次のとおり補正する。

(1)第6頁12行~13行「無水ジメチルコハク酸等の酸無水物化合物、」を

「ジメチル無水コハク酸等のカルボン酸無水物化 合物、」と盯正する。

②第7頁11行~14行「無水ジメチルコハク酸等の・・・テレフタル酸ヒドラジド等」を

「ジメチル無水コハク酸等のカルボン酸無水物化合物、あるいはアジピン酸ジヒドラジド、コハク酸ジヒドラジド、セバシン酸ジヒドラジド、テレフタル酸ジヒドラジド等」と訂正する。

②第9頁14行〜15行「コハク酸ヒドラジド、ア ジピン酸ヒドラジド、」を

「コハク酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒドラジド、」と訂正する。

③第13頁18行「酸無水物化合物」を「カルボン 酸無水物化合物」と訂正する。

(4)第15頁 9 行〜10行「裏面処理剤によって形成される膜の厚みは、」を

■開昭 61-190521 (10)

「表面処理前化合物に表面処理剤を加えて裏面処理することによって、表面処理前化合物の表面に 腹が形成される。形成された膜の厚みは、」と訂 正する。

- . .

(5)第15頁18行の後19行の前に次の記載を挿入する。

「本発明において、表面処理前化合物と表面処理 理後化合物の融点差は、表面処理前化合物に腹が 形成されることによる見掛けの融点上昇のためで あると推定される。」

(6)第16頁11行~19行「 本発明のエポキシ樹脂 組成物には、・・・が挙げられる。」を

「本発明のエボキシ樹脂組成物には、所望によって他種硬化剤を併用することができる。例えば、グアニジン化合物、 方香族アミン化合物、カルボン酸無水物化合物、ヒドラジド化合物等がある。 使用されるグアニジン化合物としては、ジシアンジアミド、メチルグアニジン、ブチルグアニジン、フェニルルグアニジン、トリメチルグアニジン、フェニル

ジヒドラジド、フタル酸ジヒドラジド、イソフタル酸ジヒドラジド、テレフタル酸ジヒドラジド、 ・オキシ安息香酸ヒドラジド、サリチル酸ヒドラジド、フェニルアミノプロピオン酸ヒドラジド、 マレイン酸ジヒドラジド等が挙げられる。又、その他の硬化剤として、フェノール樹脂、メラミン 樹脂、ユリア樹脂等が挙げられる。」 と訂正する。

77 第20頁 6 行~ 7 行

「AER331L 」を「AERX-2501 」と訂正する。

(8) 第20頁 9 行~10行「:以後断わらない限り組成物の作成はこの樹脂を使用」の記載を削除する。

(9)第21頁 4 行「AER331C 」を「AERX-2502 」と 訂正する。

00第21頁表──1の第1行の「AER331C 」を「AERX-2502 」と、「「AER331L 」を「AERX-2501 」と訂正する。

特許出願人 旭化成工案株式会社 代 理 人 弁理士 星 野 透 グアニジン、ジフェニルグアニジン、トルイルグ アニジン等が挙げられる。使用される芳香族アミ ン化合物としては、ジアミノジフェニルメタン、 ジアミノジフェニルスルホン、メタフェニレンジ アミン、パラフェニレンジアミン、ジアミノトル エン、ジアミノキシレン、ジアミノジフェニルア ミン、ジアミノジフェニル、ピス(3-クロル-4-アミノフェニル)メタン、ジアミノ安息香酸等が 挙げられる。使用されるカルポン酸無水物化合物 としては、無水フタル酸、無水トリメリット酸、 無水ピロメリット酸、無水ヘキサヒドロフタル酸、 無水テトラヒドロフタル酸、無水-3- クロルフタ ル酸、無水-4- クロルフタル酸、無水ベンゾフェ ノンテトラカルボン酸、無水コハク酸、メチル無 水コハク酸、ジメチル無水コハク酸、無水ジクロ ルコハク酸、メチルナジック酸、ドデシル無水コ ハク酸、無水クロレンデック酸、無水マレイン酸 等が挙げられる。使用されるヒドラジド化合物と しては、コハク酸ジヒドラジド、アジピン酸ジヒ ドラジド、グルタル酸ジヒドラジド、セパシン酸